

有限会社 セミコンブレイン
<http://www.semiconbrain.com>

海外拠点へ半導体組立工程の英語教材・Web版をリリース

＜ eラーニング教材により、グローバル展開の人材育成に貢献 ＞

セミコンブレインは、海外拠点の半導体組立工場向けに組立工程・英語教材のWeb版を4月にリリースしました。半導体メーカー様のグローバル展開の人材育成をサポートいたします。

本教材は書籍版「半導体パッケージ製造・後工程のすべて」*¹ の解説を音声ナレーション化*² その日本語版を英語化したFlash*³教材です。海外拠点の新入社員教育に最適な教材です。

■ 本教材の特長

組立イラスト画像を音声ナレーションで解説するので、組立工程を初めて学習する方も、組立の専門用語（英語）の読み方などの個人学習が可能です。



表示画面例

■ スライドの概要

総スライド数は168枚です。第1章から第9章までの再生時間は約135分*⁴です。

1章:Package の種類・使用例、2章:Package の役割、3章:組立とは何か？

4章～8章:組立工程(4:QFP、5:BGA、6:セラミック、7:TCP、8:WSP) 9章:TEST 工程

■ 閲覧方法

弊社が運営するWebサイトにアクセスし、閲覧していただきます。

★ 閲覧料金は3ヶ月間:4万円からご契約できます。

料金等の詳細案内とデモは下記のサイトでご覧いただけます。

http://www.semiconbrain.com/s_kyoiku/assy_f_e/index.htm

■ 動作環境

本コンテンツの Web ブラウザは IE(Internet Explorer) *⁵専用です。Flash教材を再生するには専用のプレーヤーを Adobe 社のWebサイトからダウンロードしてください。

(注) *¹ 元 NEC 九州の組立技術者 木村直人著 69頁 B5カラー版

http://www.semiconbrain.com/s_kyoiku/assy_text/index.htm

*² 半導体組立工程学習用(日本語版)、168枚のスライドを約152分で自動再生、手動可能。

http://www.semiconbrain.com/s_kyoiku/assy_f/index.htm

*³ Flashは米国 Adobe 社の登録商標です。下記サイトからプレーヤーをダウンロードできます。

<http://get.adobe.com/jp/flashplayer/>

*⁴ 再生モードは自動と手動があります。135分は自動再生時の時間です。

*⁵ IE(Internet Explorer)は米国 Microsoft 社の登録商標です。下記サイトからダウンロードできます。

<http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/products/ie/home>